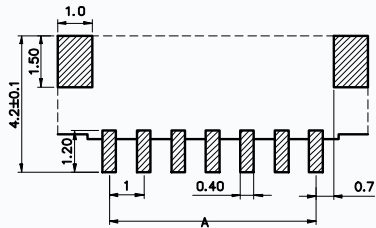
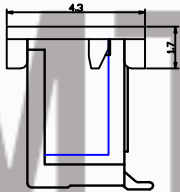
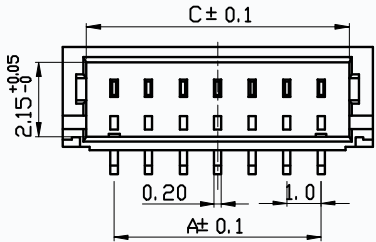
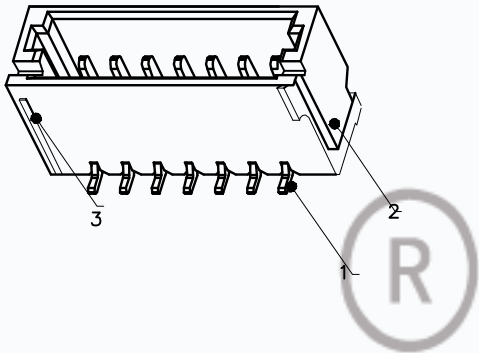
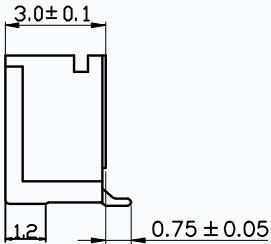
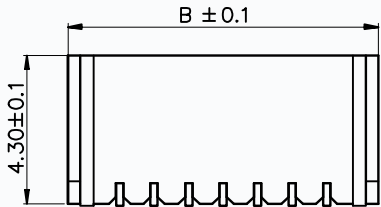
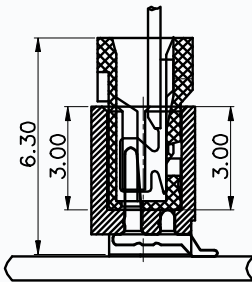


序号	名称	材质
1	接触件	黄铜 (镀锡)
2	基座	LCP
3	焊片	黄铜 (镀锡)

版次	日期	内 容



SH-AB
PCB 寸法
PCB Layout



技术要求

1. 塑件表面应光洁，无毛刺，明显收缩，缺陷，裂纹等现象；
2. 插针表面电镀应光亮，无斑纹，划痕；
3. 未注公差按SJ1372-79中 级；
4. 温度范围：-25℃ 85℃；
5. 额定电压：50V，AC,DC；
6. 额定电流：0.5A，AC,DC
- 7.接触电阻：≤0.04Ω；
- 8.绝缘电阻：≥800MΩ；
- 9.耐压：200V,AC/minute
10. 材质：LCP,6T,9T

孔位 poles	A	B	C
2	1.0	4.0	2.6
3	2.0	5.0	3.6
4	3.0	6.0	4.6
5	4.0	7.0	5.6
6	5.0	8.0	6.6
7	6.0	9.0	7.6
8	7.0	10.0	8.6
9	8.0	11.0	9.6
10	9.0	12.0	10.6
11	10.0	13.0	11.6
12	11.0	14.0	12.6
13	12.0	15.0	13.6
14	13.0	16.0	14.6
15	14.0	17.0	15.6
16	15.0	18.0	16.6
17	16.0	19.0	17.6
18	17.0	20.0	18.6
19	18.0	21.0	19.6
20	19.0	22.0	20.6

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

尺寸公差	角度公差	名称：SH-ALB	设计
.X ± 0.1	.X° ± 0.1°	图号：T19-10SH-XX-ALB 系列	审核
.XX ± 0.05	.XX° ± 0.05°	比例：--	批准
.XXX ± 0.005	.XXX° ± 0.005°	单位：mm	版本：A
		页数：1/1	版本：A